

雅晶鑫電子

Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

Customer	
Production Name	SMD CRYSTAL SEAM 3.2*2.5
Customer P/N	N/A
P/N	T322540MCBDE2X
Revision	A
Print Date	2021-11-03

Drawn	Checked	Approved
		

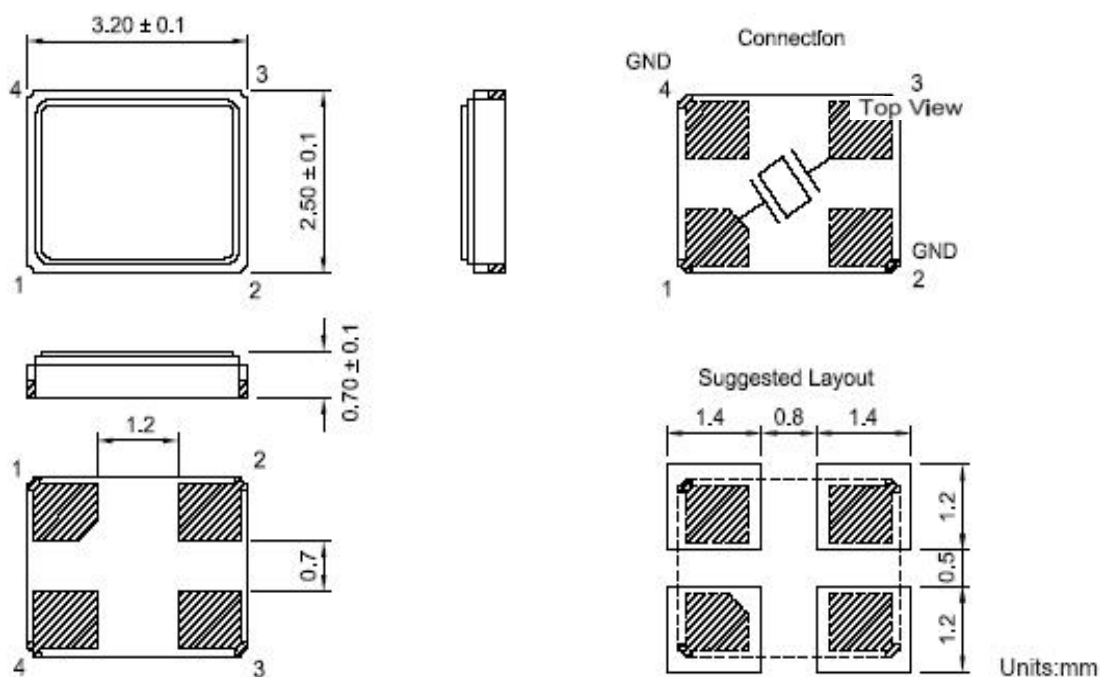


RoHS Compliant

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标		Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)		SEAM 3.2*2.5		
2.Mode of Oscillation（振动模式）		Fundamental		
3. Frequency（标称频率）		40.0000		MHz
4.Load Capacitance (CL)（负载电容）		9		pF
5.Drive Level（激励功率）		10		uw
6.Equivalent Resistance（谐振电阻）		30		Ω
7.Shunt Capacitance (Co)（静态电容）		0	5	pF
8.Motional Capacitance (C1)（动态电容）		N/A		fF
9.Frequency Tolerance at 25℃（调整频差）		-10	10	ppm
10.Stability over operation temperance（温度频差）		± 30		ppm
11.Insulation Resistance (at DC 100V)（绝缘电阻）		500M Ω Min @100V		M Ω
12.Operating Temperature Range（工作温度范围）		-30	85	℃
13. Storage Temperature Range（储存温度范围）		-45	85	℃
14. Aging（老化率）		± 3		ppm/year
15. DLD2	N/A		N/A	Ω
16. FLD2			N/A	ppm
17. RLD2			N/A	Ω
18. SPDB	N/A		N/A	db
19. Other(其它)		N/A		

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸（单位：mm）

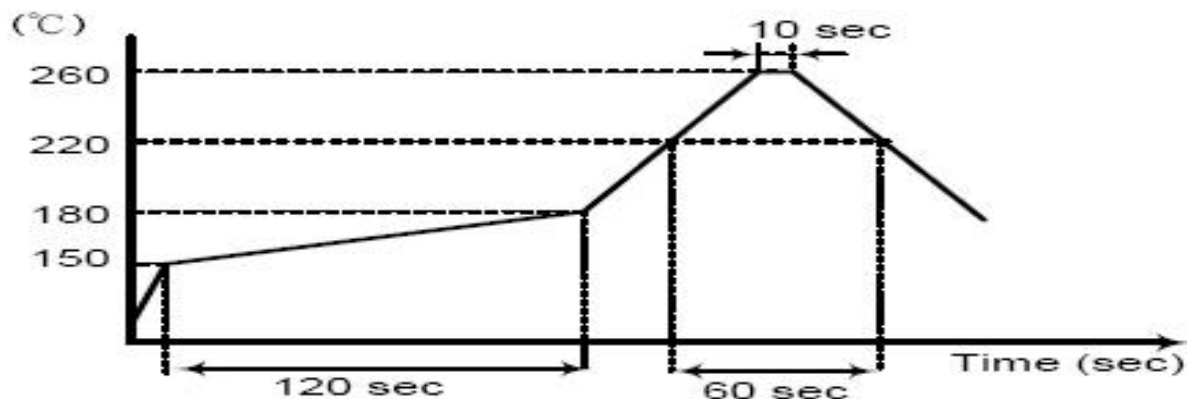


● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)

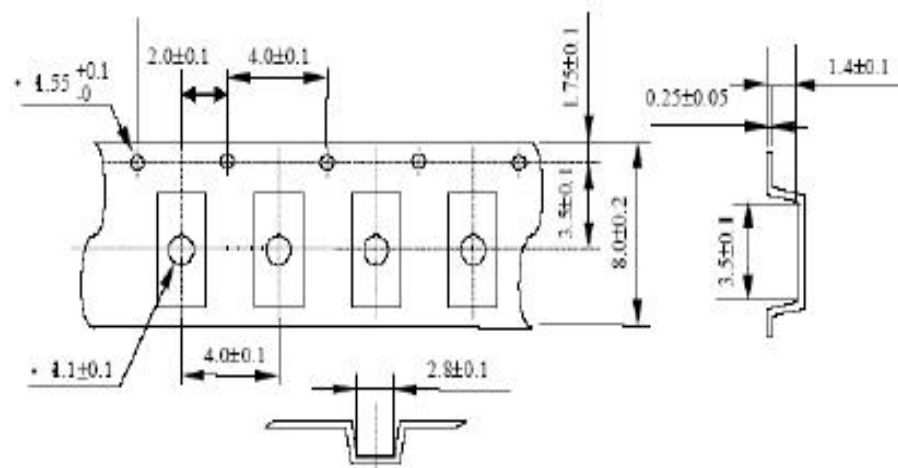
Total time:200sec.Max. (总时间: 200秒 最大)

Solder melting point:220℃ (熔点220℃)

Profiles Feature (特性)		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp) 平均升温速度		3℃/second Max
Preheat 预热		
■ Temperature Min (Ts min) 最低温度		125℃
■ Temperature Max (Ts max) 最高温度		200℃
■ Time (ts min to ts max) 从最低到最高时间		(60~180) seconds
Time maintained above 维持上述时间		
■ Temperature(T1) 温度		217℃
■ Time(tp) 时间		(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度		260℃
Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间		(20~40) seconds
Ramp-down rate 降温速度		6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间		8 minutes max
Suggest reflow times 建议 reflow次数		3 Times max



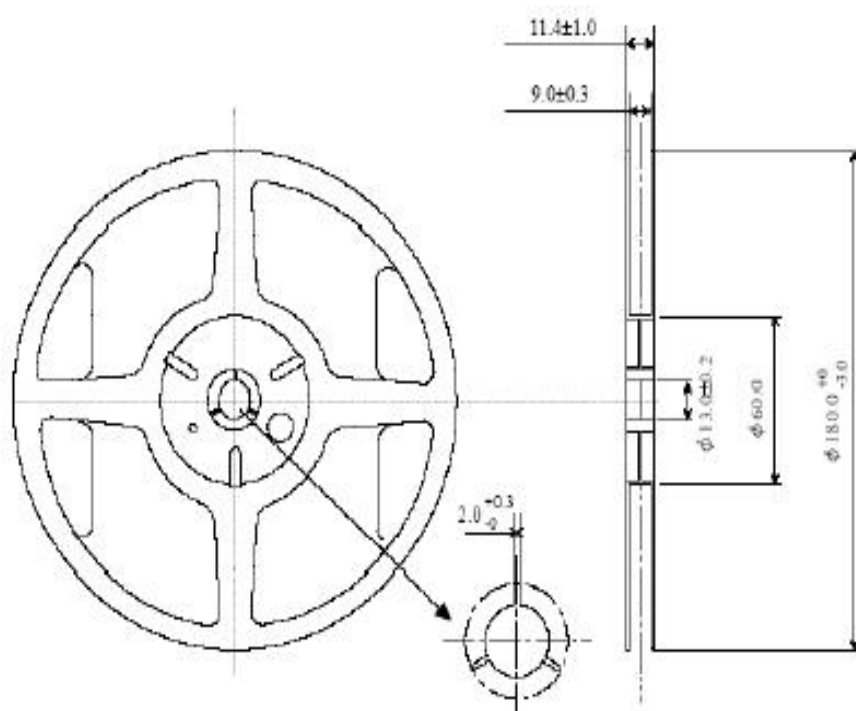
● PACKING (包裝) 3Kpcs/REEL



[Size in mm]

8.3. Reel dimension & Outline drawing

Material of the Reel : PS



雅晶鑫電子		Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd	
● RELIABILITY SPECIFICATIONS（信赖度试验）			
No	Test Item（测试项目）	Test Conditions（测试条件）	Reference（参考）
1	High Temperature High Humidity Storage (高温、高湿、储存)	Temperature: 85℃±3℃ 温度: 85℃±3℃ Relative Humidity:85%RH 相对湿度: 85%RH Time: 96 Hours 时间: 96小时	JIS C5023
2	High Temperature Storage (高温 储存)	Temperature: 125℃±3℃ 温度:125℃ ± 3℃ Time: 96 Hours 时间:96 小时	MIL-STD-883E 1005.8 Method
3	Low Temperature Storage (低温储存)	Temperature: -40℃ ± 3℃ 温度: -40℃ ± 3℃ Time: 96Hours 时间: 96小时	MIL-STD-883E 1013 Method
4	Thermal Shock (温度冲击)	Temperature1:-55℃ ± 5℃ 温度1:-55℃ ± 5℃ Temperature2:85℃ ± 5℃ 温度2: 85℃ ± 5℃ Temperature change between T1 and T2 5 min T1和T2温度在5分钟内改变 10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mome 每次循环30分钟共10次	MIL-STD-202F 107 Condition A Method
5	RESISTANCE TO SOLDER HEAT (耐焊接热)	Solder Temperature: 260℃ ± 5℃ 焊槽温度:260℃ ± 5℃ Time: 10±1 Seconds 时间: 10±1秒	MIL-STD-202F Method 210E
6	Solderability(可焊性)	The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell time 245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒	J-STD-002B
7	Drop Test (落下试验)	3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board 从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上	JIS C6701
8	MECHANICAL SHOCK (机械冲击)	Half sine wave,1000 G 半正弦波,加速度1000G 3 Times for all 3 directions X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次	MIL-STD-202F Method 213B
9	Vibration (机械振动)	Frequency Range: 10Hz～55Hz 频率范围: 10Hz～55Hz Amplitude: 0.75mm 振幅: 0.75mm 2 Hours in each direction, total 6 Hours X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时	MIL-STD-883E Method 2007.3
10	Leakage Test (气密性)	Take measurements with a helium Leakage detector 氦质检漏 Leakage Rate≤1×10 ⁻³ Pa cm ³ /s 漏率≤1×10 ⁻³ Pa cm ³ /s	MIL-STD-883E